

中国技术经济学会

关于征求《电子封装用氧化铝陶瓷基片技术要求》团体标准意见的通知

各相关单位：

由中国技术经济学会提出并归口的《电子封装用氧化铝陶瓷基片技术要求》（计划编号：20260034）团体标准已完成起草工作，现公开征求意见。

请各相关单位查阅本通知附件，填写《意见反馈表》，并于2026年9月30日前将《意见反馈表》以电子邮件的形式，反馈至中国技术经济学会秘书处。

联系人：中国技术经济学会 李老师

电 话：18303445697

邮 箱：lihuiqing@cste.org.cn

【附件】团体标准《意见反馈表》

